



株式会社UKCホールディングス  
2013年(平成25年)3月期第2四半期決算 補足説明資料

---

2012年11月9日



株式会社 UKCホールディングス

---





# 目次

## 2013年3月期 第2四半期決算(連結)概況

事業セグメント	4
2013年3月期 第2四半期 ハイライト	5
2013年3月期 第2四半期 半導体及び電子部品事業	6
2013年3月期 第2四半期 電子機器事業	7
2013年3月期 第2四半期 システム機器事業	8
2013年3月期 第2四半期 財政状態(バランスシート)	9
2013年3月期 第2四半期 財政状態(キャッシュ・フロー)	10

## 2013年3月期 通期連結業績予想

2013年3月期 通期連結業績予想	12
-------------------	----





---

# 2013年3月期 第2四半期決算(連結)概況



# 事業セグメント



事業部門(セグメント)		主要製品
半導体及び 電子部品事業	半導体	イメージセンサー、メモリー、マイコン、システムLSI、 その他半導体
	電子部品	液晶パネル、バッテリー、光学ピックアップ、ACF※、基板、 タッチパネル、複合部品、その他一般電子部品
	EMS	電子機器受託製造サービス(Electronic Manufacturing Service)
	その他	LED照明
電子機器事業	電子機器	各種VTR、カメラ、ビデオプリンター、音響映像関連機器
	記録媒体品	磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディスク
	製品	電子機器を組み合わせたシステム製品、セキュリティ関連製品
	その他	電子機器の修理、AV機器のレンタル、教育用ソフトウェア
システム機器事業	産業電子機器及び 伝送端末機器	非接触ICカード (FeliCa) R/Wモジュール、 リモコン電子キーシステム、医療用監視システム、 セキュリティシステム
	その他	信頼性試験受託業務、環境物質分析受託業務

※ 異方性導電膜 (Anisotropic Conductive Film):

中・小型液晶パネルとフレキシブルプリント基板を接合するフィルム型の実装材料



# 2013年3月期 第2四半期 ハイライト

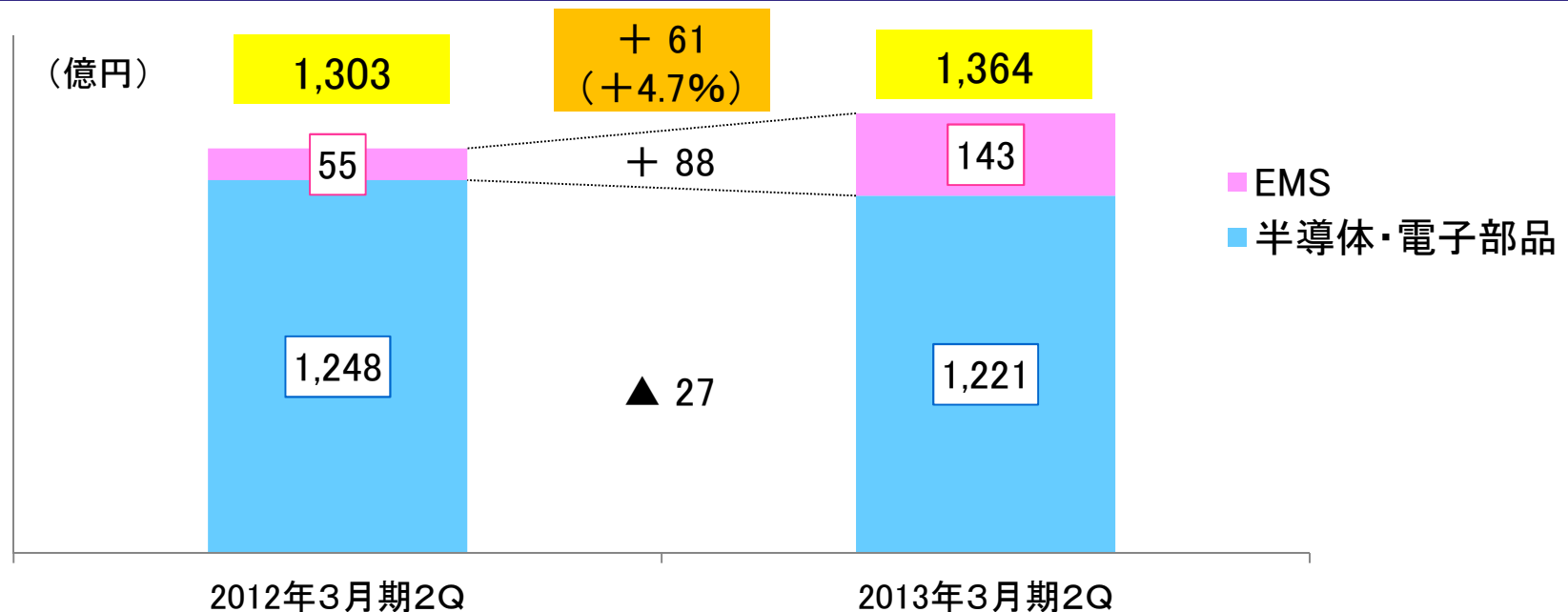


(単位:百万円)	2012年3月期2Q累計		2013年3月期2Q累計 (9月20日修正予想)		2013年3月期2Q累計 実績		前年同期比	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	増減金額	増減率
売上高	138,745	100.0%	145,000	100.0%	144,772	100.0%	+6,027	+4.3%
売上総利益	7,951	5.7%			9,672	6.7%	+1,720	+21.6%
SGA	5,769	4.2%			5,301	3.7%	▲468	▲8.1%
営業利益	2,182	1.6%	4,350	3.0%	4,371	3.0%	+2,189	+100.3%
経常利益	1,719	1.2%	3,750	2.6%	3,769	2.6%	+2,049	+119.2%
四半期純利益	736	0.5%	1,750	1.2%	1,978	1.4%	+1,241	+168.5%

- 売上高: 前年同期比+60億円(+4.3%)  
デジタルスチルカメラ、スマートフォン向け電子部品販売やEMS(電子機器受託製造サービス)事業の増収がサムスン製半導体・電子部品ビジネスの事業譲渡の影響(▲141億円)をカバーし、全体として増収
- 売上総利益: 前年同期比+17.2億円(売上総利益率+1.0%)  
スマートフォン向け等の比較的付加価値の高い事業が伸長
- 営業利益、経常利益: 売上総利益増に加え、事業譲渡に伴うSGA減少により前年同期比大幅増
- 四半期純利益: 希望退職者募集に伴う退職特別加算金(497百万円)を特別損失として計上したものの、営業利益、経常利益増が寄与し、前年同期比大幅増



# 2013年3月期 第2四半期 半導体及び電子部品事業



セグメント利益(百万円)

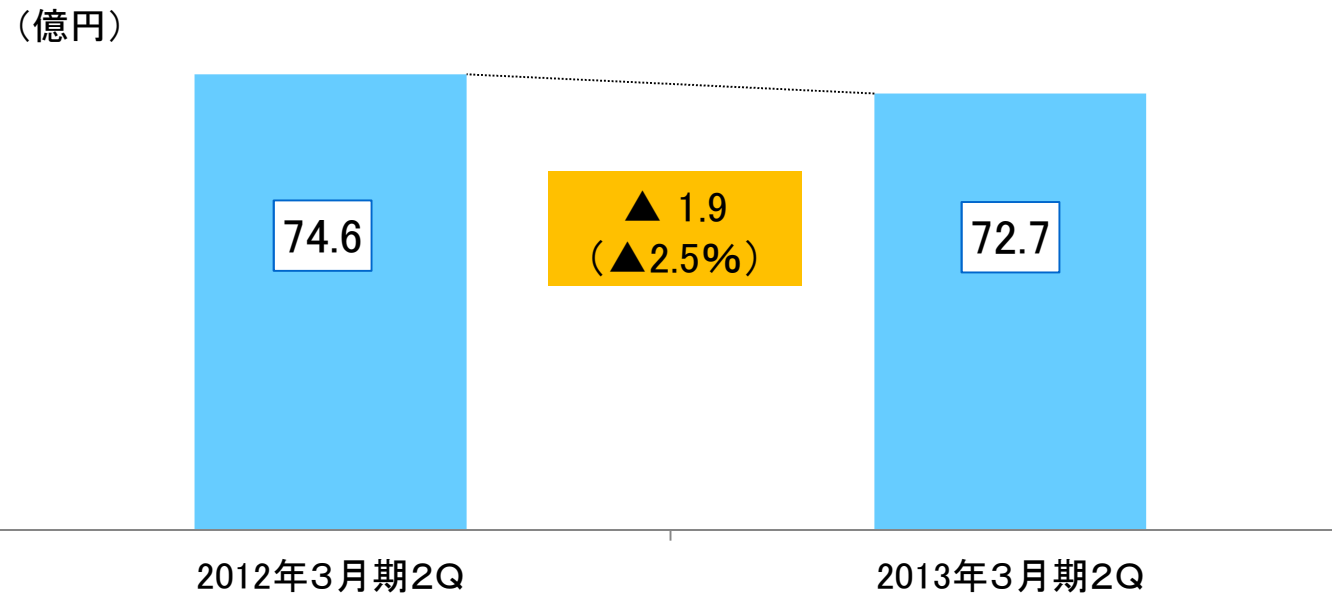
3,051

5,037

- ソニー半導体、電子部品  
震災影響からの回復もあり、デジタルスチルカメラ、スマートフォン向けイメージセンサーが好調
- サムスン半導体、電子部品: 12年7月に丸文セミコンへ事業譲渡(▲141億円)
- その他半導体、電子部品: スマートフォン向けタッチパネル、車載用途液晶パネルが好調
- EMS: 中国自社工場(液晶モジュール基板実装)の本格稼働により伸長。ファブレス事業も拡大
- 相対的に付加価値の高い商材の売上割合が拡大したことにより、セグメント利益は前年同期比大幅増



# 2013年3月期 第2四半期 電子機器事業



セグメント利益(百万円)

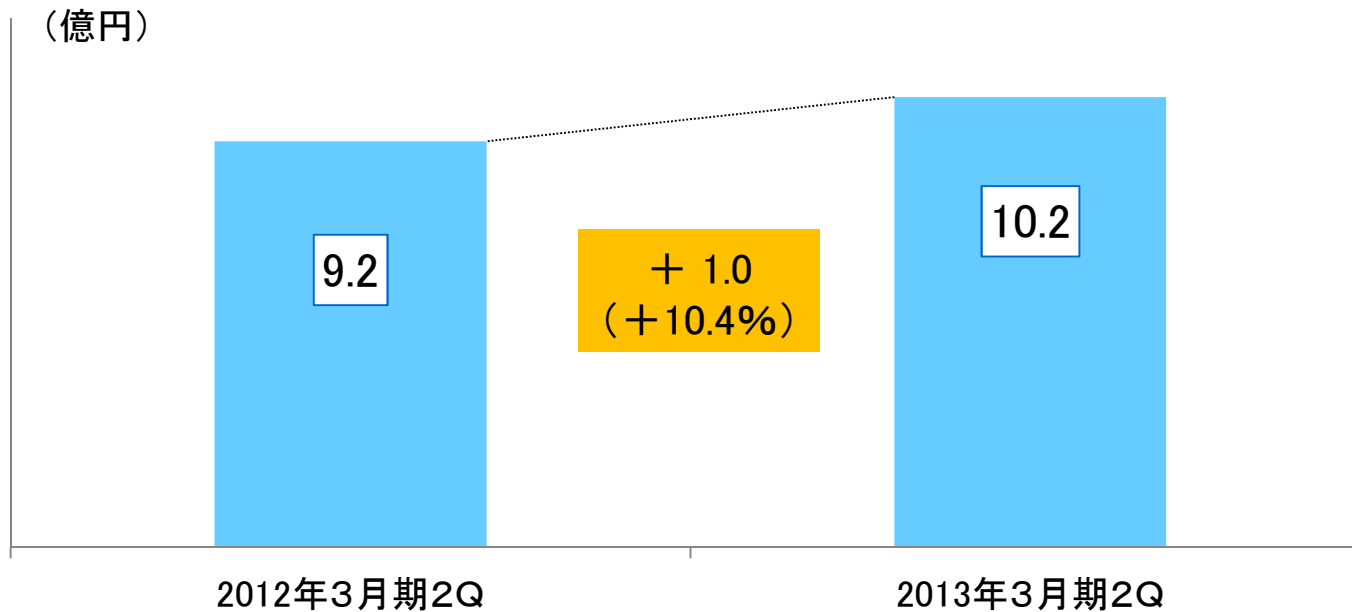
▲ 64

95

- 業務用電子機器ビジネス  
震災影響からの回復はあるものの、顧客の設備投資は低調に推移し、売上高は微増に留まる
- イメージセンシングビジネス  
半導体製造装置メーカーの投資停滞、韓国における価格競争の影響により販売減
- 付加価値の高いシステム製品の販売が伸長したことにより、セグメント利益は黒字に転換



# 2013年3月期 第2四半期 システム機器事業



セグメント利益(百万円)

62

118

- 非接触ICカード関連ビジネス  
事業環境は依然として厳しいものの、デジタルサイネージや電子マネー関連ビジネスに活性化の兆し
- 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス  
試験数や太陽電池関連等の新規案件の増加により好調に推移
- 売上増と経費の削減効果により、セグメント利益は前年同期比増





# 2013年3月期 第2四半期 財政状態(バランスシート)

(単位:百万円)		12/3月末	12/9月末
現預金		17,925	15,253
売上債権		61,015	73,851
棚卸資産		16,892	19,273
その他		3,627	4,145
<b>流動資産計</b>		<b>99,461</b>	<b>112,523</b>
<b>固定資産計</b>		<b>4,923</b>	<b>5,391</b>
<b>総資産</b>		<b>104,385</b>	<b>117,915</b>

仕入債務		38,837	46,084
短期借入金※		15,514	20,503
その他		4,252	3,948
<b>流動負債計</b>		<b>58,605</b>	<b>70,536</b>
長期借入金		4,865	5,472
その他		1,243	1,193
<b>固定負債計</b>		<b>6,108</b>	<b>6,666</b>
<b>純資産</b>		<b>39,671</b>	<b>40,712</b>

<b>自己資本比率</b>	<b>37.7%</b>	<b>34.2%</b>
---------------	--------------	--------------

※ 1年内返済予定の長期借入金を含む

	前期末比	主な増減要因
総資産	+13,530	<ul style="list-style-type: none"> <li>・売上債権 + 12,836百万円</li> <li>・棚卸資産 + 2,381百万円</li> <li>・現預金 ▲ 2,672百万円</li> </ul>
負債	+12,488	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕入債務 + 7,246百万円</li> <li>・短期借入金 + 4,989百万円</li> </ul>
純資産	+1,041	<ul style="list-style-type: none"> <li>・四半期純利益 1,978百万円</li> <li>・利益剰余金からの配当 ▲549百万円</li> <li>・その他の包括利益累計額の変動額 ▲195百万円</li> <li>・少数株主持分の変動額 ▲14百万円</li> </ul>
自己資本比率	▲3.5%	売上増に伴う総資産の増加により37.7%から34.2%に低下

# 2013年3月期 第2四半期 財政状態(キャッシュ・フロー)

(百万円)	12年3月期 第2四半期	13年3月期 第2四半期	主な増減要因
営業 CF	▲2,190	▲7,454	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕入債務の増加 7,883百万円</li> <li>・税金等調整前四半期純利益 3,241百万円</li> <li>・売上債権の増加 ▲13,506百万円</li> <li>・たな卸資産の増加 ▲2,535百万円</li> <li>・法人税等の支払額 ▲1,439百万円</li> </ul>
投資 CF	5,833	▲1,261	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有形固定資産の取得 ▲379百万円</li> <li>・定期預金(払戻収入－預入支出) ▲734百万円</li> <li>・子会社株式の取得 ▲100百万円</li> </ul>
財務 CF	▲1,602	5,721	<ul style="list-style-type: none"> <li>・短期借入金の増加 4,486百万円</li> <li>・長期借入金の増加 1,842百万円</li> <li>・配当金の支払額(少数株主への支払含む) ▲553百万円</li> </ul>
現金及び 現金同等物	15,399	13,377	



# 2013年3月期 通期連結業績予想



# 2013年3月期 通期連結業績予想



(単位:百万円)	2012年3月期通期		2013年3月期第2四半期累計 (実績)				2013年3月期通期 (9月20日発表予想)		
	金額	構成	金額	構成	前年比	進捗率	金額	構成	前年比
売上高	257,088	100.0%	144,772	100.0%	+4.3%	50.8%	285,000	100.0%	+10.9%
売上総利益	16,665	6.5%	9,672	6.7%	+21.6%				
SGA	11,275	4.4%	5,301	3.7%	▲8.1%				
営業利益	5,389	2.1%	4,371	3.0%	+100.3%	54.6%	8,000	2.8%	+48.5%
経常利益	5,008	1.9%	3,769	2.6%	+119.2%	52.3%	7,200	2.5%	+43.8%
当期純利益	2,722	1.1%	1,978	1.4%	+168.5%	50.7%	3,900	1.4%	+43.3%

- 第2四半期連結累計期間の連結業績は、デジタルスチルカメラやスマートフォン向けに半導体及び電子部品の販売が伸長したこと等により好調に推移
- 下期については、欧州・新興国の景気減速やアジア情勢の不透明感といったリスクはあるものの、現段階ではスマートフォン関連を中心とした顧客の需要が底堅く推移する見込であることを踏まえ、9月20日に公表した通期連結業績予想を変更しない





株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部 大澤

Mail to: [ir@ukcgroup.com](mailto:ir@ukcgroup.com)

本プレゼンテーション資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。

